

チップ外観検査装置

Vi-4000 シリーズ Vi-3000/2000/1000 シリーズ



目視外観検査の全工程を自動化

前工程からイントレイ検査まで充実のラインアッ

Vi-4300 NEW

フルオート機

パターン付ウェーハを高速スキャ ンニングと高速画像処理で全自動 検査します。高い検出再現性と疑



似欠陥を抑える検出パラメータによりレビューレスでの運用が可 能となります。従来機より高画素のカメラを採用し、より高速な 検査ができます。300mmFOUP、オープンカセット・ダイシング フレーム付ウェーハに対応。

Vi-3000 シリーズ

イントレイ機

トレイ内のチップを非接触で自動検査し、 不良チップの抜き取りを行います。ウェー ハ対応機の検査アルゴリズムを搭載し、 業界最高のスループットを実現しました*。





Vi-4000 シリーズ

フルオート機

高速検査に対応した高性能モデルです。





Vi-2000 シリーズ

フルオート機

ウェーハはもちろんダイシングフレーム 付ウェーハに対応します。

Vi-1000 シリーズ

ヤミオート機

自動搬送機構を省いたセミオートモデルです。 MEMS、化合物半導体などでの試作から量産まで、 幅広く対応します。



☐ Merit

生産性のアップ

高速検査により生産性を大幅にアップ することが可能となります。

品質安定

高い判定一致率により安定した品質 を確保できます。

検査コストの削減

検査員の省人化、省力化に効果を発 揮し検査コストを大幅に削減できます。

個人誤差の解消

検査員の個人誤差を解消し検査を標 準化できます。

歩留まり向上

チップ内のエリア毎に、判定する欠陥サイズを指定できますので過剰な検査を防止し、 良品率を向上できます。

Feature

■ 目視外観検査全工程に対応

50mm~300mmウェーハ、ダイシングフレー ム付ウエーハ、イントレイチップに対応します。

■ 高精度検査

部位分類機能、回転補正機能、保護膜エッジ 過検出防止機能などの他、多数の画像処理機 能により高精度に検査することが可能です。 目視検査との一致率も非常に高くなっていま す。(オプション含む)

■ 簡単レシピ作成

統計誤差画像処理による自動学習方式の為 簡単に、短時間に検査プログラムの作成が可 能です。又、ほとんどの検査パラメータが変更 できますので、再学習することなくプログラ ム変更が可能です。

■ マルチチップ検査

視野内の複数チップを一括検査でき、高速検 査が可能となります。

■ エリア分割検査

大型チップは検査エリアを分割して検査でき ます。あらゆるチップサイズが検査可能です。

■ 豊富なオプション

インカー、上流・下流装置とのデータ通信、欠 陥分類、オフラインレシピレビューシステム、 リング照明、エアブロー、イオナイザ、HEPAフ イルタ、ウェーハID対応、他

ご用命は

※カタログの掲載商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

※カタログ掲載商品には別売品が含まれている場合があります。 ※カタログと実際の商品の色とは、撮影・印刷の関係で

多少異なる場合があります。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず 「取扱説明書』をよくお読み下さい。





(株)トプコン本社・工場・営業所

株式会社トプ・コン

本 社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1------ ホームページ http://www.topcon.co.jp

大豆インキを使用しています。 © 2005 株式会社 **上プ・コン** Printed in Japan 2005 12CMI 1083-1